PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-069535

(43) Date of publication of application: 04.03.2004

(51)Int.CI.

G01B 7/16 G01L 1/22

(21)Application number: 2002-229754

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

07.08.2002

(72)Inventor: MATSUKAWA TAKANORI

MOTOFUSA TOSHIHARU KOBAYASHI YASUNOBU

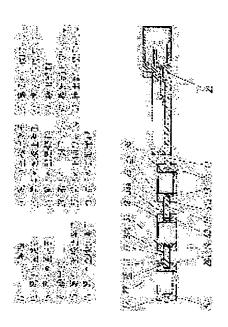
MATSUURA AKIRA

(54) STRAIN SENSOR

(57)Abstract:

with a stable property for generating no output signal when no external force is applied to the strain sensor. SOLUTION: A fixing member 28 is constructed of an upper washer 29 and a lower washer 30. When a sensor board 11 is clamped between the the upper washer 29 and the lower washer 30, the fixing member 28 is fixed to the sensor board 11.

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a strain sensor



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.06.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY



(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-69535 (P2004-69535A)

(43) 公開日 平成16年3月4日(2004.3.4)

(51) Int.Cl.⁷
GO 1 B 7/16
GO 1 L 1/22

F I GO 1 B 7/18 GO 1 L 1/22 テーマコード (参考) J 2F049 F 2F063

審査請求 未請求 請求項の数 5 〇L (全 12 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2002-229754 (P2002-229754) 平成14年8月7日 (2002.8.7)	(71) 出願人	000005821 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
		(74) 代理人	100097445
			弁理士 岩橋 文雄
		(74) 代理人	100103355
			弁理士 坂口 智康
		(74) 代理人	100109667
			弁理士 内縣 浩樹
		(72) 発明者	松川 恭範
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下
			電器産業株式会社内
		(72) 発明者	本房 敏治
			大阪府門具市大字門真1006番地 松下
			電器産業株式会社内
		[最終百に持く

(54) 【発明の名称】 歪センサ

(57)【要約】

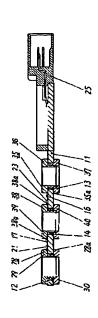
【課題】 歪センサに外力が加わらない状態においては、 出力信号が発生することのない特性の安定した歪センサ を提供することを目的とする。

【解決手段】固定部材28を上側ワッシャ29と下側ワッシャ30で構成するとともに、この上側ワッシャ29と下側ワッシャ30でセンサ基板11を挟持することにより、固定部材28をセンサ基板11に固定したものである。

【選択図】 図2

につけあ込 第1の回変形 23 等4の重後出来す 35 第2の下側ワップ・ 第2の回窓形 23 第1の回記的行 13 将出的3 模形名 29 第1の上側フップ・37 後出的12 第1の五校出来す 39 第1の下側フップ・37 後出的下側12プ・ 第1の五校出来す 30 第1の下側フップ・34 後出的下側12プー 第2の金校出来す 35 第1の下側フップ・42 後出的下側15プー 第2の金校出来す 35 第2の回度的打

7 2 2 4 2 7



, 1

【特許請求の範囲】

【請求項1】

少なくとも1つの固定孔と検出孔を設け、かつ上面あるいは下面に少なくとも1つの歪検出素子を設けたセンサ基板と、このセンサ基板における固定孔に挿入される固定部材と、前記固定部材、検出部材をせれずれ上側ワッシャと下側ワッシャで構成するとともに、この上側ワッシャと下側ワッシャではンサ基板を挟持することにより、固定部材および検出部材をセンサ基板に固定した歪センサ。

【舖求項2】

固定部材と検出部材における上側ワッシャと下側ワッシャにされてれ挿入部を設けるとともに、これらの挿入部のいずれが一方をセンサ基板における固定孔および検出孔に挿入し、さらに前記固定部材と検出部材における上側ワッシャと下側ワッシャにされてれ設けた挿入部のいずれが一方の挿入部にいずれが他方の挿入部を圧入することにより、固定部材および検出部材をセンサ基板に固定した諸求項1記載の歪センサ。

【請求項3】

固定部材と検出部材における上側ワッシャにセンサ基板の上面と当接する当接部を設けるとともに、下側ワッシャにセンサ基板の下面と当接する当接部を設け、かっされらの当接部はされずれ円形形状に構成した請求項 1 記載の歪センサ。

【請求項4】

固定部材と検出部材における上側ワッシャに挿入部を設けるとともに、固定部材と検出部材における下側ワッシャに孔を設け、前記上側ワッシャにおける挿入部を下側ワッシャの孔に圧入 合させることにより、固定部材および検出部材をセンサ基板に固定した請求項1 記載の歪センサ。

【請求項5】

固定部材と検出部材における下側ワッシャに挿入部を設けるとともに、固定部材と検出部材における上側ワッシャに孔を設け、前記下側ワッシャにおける挿入部を上側ワッシャの孔に圧入 合させることにより、固定部材および検出部材をセンサ基板に固定した請求項1 記載の歪センサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、人間の体重や、自動車等の車両の重量等により生じる外力により発生する歪をセンサ基板に設けた歪検出素子により検出する歪センサに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来のこの種の歪センサとしては、実願平4-265号(実開平5-57605号)のマイクロフィルムに開示されたものが知られている。

[0008]

以下、従来の歪センサについて図面を参照しながら説明する。

[0004]

図8は従来の歪センサの斜視図である。

[0005]

図 8 において、1 は金属からなるセンサ基板で、このセンサ基板 1 は一端側に第 1 の固定孔 2 を設けるとともに、他端側に第 2 の固定孔 3 を設け、かつ上面に歪ゲージからなる歪検出素 子 4 を設けている。また、センサ基板 1 における 歪検出素子 4 は素子部 5 と、この素子部 5 と電気的に接続されるとともに外方へ向かって突出するリード線 6 とを有している。

[0006]

以上のように構成された従来の歪センサについて、次にその動作を図面を参照しながら説

10

20

30

40

明する。

[0007]

図9に示すように、予め一対の雌ネシ7を設けた被検出部材8における一対の雌ネシ7にセンサ基板1を介して雄ネシ9を螺合することにより、センサ基板1を被検出部材8に固着する。このとき、被検出部材8に設けた一対の雌ネシ7のピッチの変動を考慮して、センサ基板1を被検出部材8に確実に取り付けできるように、第1の固定孔2がよび第2の固定孔3の内径は雌ネシ7の外径よりも大きめの寸法となっている。そして、この状態において、被検出部材8に外力が作用すると、被検出部材8が歪を生じ、この歪に伴い、センサ基板1が変形することになる。そしてこのセンサ基板1の変形を、センサ基板1の上面に設けた歪検出素子4の抵抗値の変化による電圧の変化としてリード線6から外部に取り出すことによって、被検出部材8に生じる外力を検出するものであった。

10

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来の構成においては、雄ネジタを雌ネジクに螺合することによりセンサ基板 1 を被検出部材 8 に固着する際、雄ネジタの じり力が働くため、この じり力により センサ基板 1 に内部応力が生じることになり、これにより、歪検出素 3 4 が歪んでしまって、センサ基板 1 に外力が加わらない状態においても、出力信号が発生してしまうことになり、その結果、歪センサの出力信号が不安定になってしまうという課題を有していた。

20

[0009]

本発明は上記従来の課題を解決するもので、歪センサに外力が加わらない状態においては、出力信号が発生することのない特性の安定した歪センサを提供することを目的とするものである。

[0010]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明は以下の構成を有するものである。

[0011]

本発明の請求項1に記載の発明は、特に、固定部材、検出部材をそれぞれ上側ワッシャと下側ワッシャで構成するとともに、この上側ワッシャと下側ワッシャでセンサ基板を挟持することにより、固定部材がよび検出部材をセンサ基板に固定したもので、この構成によれば、上側ワッシャと下側ワッシャでセンサ基板を挟持することにより発生するセンサ基板の板厚と垂直方向の力によって、固定部材がよび検出部材はセンサ基板に固着されることになるため、センサ基板にあける固定孔がよび検出孔の周辺に じりによる内部応力が発生することはなくなり、これにより、歪検出素子に応力が加わることがなくなるため、歪センサの出力信号は安定するという作用効果が得られるものである。

[0012]

本発明の請求項2に記載の発明は、特に、固定部材と検出部材における上側ファシャと下側ファシャにされてれ押入部を設けるとともに、これらの挿入部のいずれか一方をセンサ基板における固定孔および検出孔との間に間隙を設けた状態でセンサ基板における固定形がと検出部材における上側ファシャと下側ファシャにされてれ設けた挿入部のいずれか一方の挿入部にいずれか他方の挿入部を圧入することにより、固定部材および検出部材をセンサ基板に固定したもので、この構成によれば、センサ基板に内部応力が加わらない状態で、固定部材および検出部材をセンサ基板に固定することができるとともに、固定部材および検出部材がセンサ基板がら外れることもなくなるという作用効果が得られるものである。

40

[0018]

本発明の請求項3に記載の発明は、特に、固定部材と検出部材における上側ファシャにセンサ基板の上面と当接する当接部を設けるとともに、下側ファシャにセンサ基板の下面と当接する当接部を設け、かつこれらの当接部はそれぞれ円形形状に構成したもので、この構成によれば、上側ファシャがセンサ基板の上面で周方向に回転するとともに、下側ファ

シャがセンサ基板の下面で周方向に回転したとしても、上側ワッシャおよび下側ワッシャ におけるセンサ基板との当接部の位置がセンサ基板における長手方向でずれるということ はなくなり、これにより、歪検出素子に加わる曲け応力が変動してしまうということはな いため、歪センサの出力特性は安定するという作用効果が得られるものである。

[0014]

本発明の請求項4に記載の発明は、特に、固定部材と検出部材における上側ワッシャに挿入部を設けるとともに、固定部材と検出部材における下側ワッシャに孔を設け、前記上側ワッシャにおける挿入部を下側ワッシャの孔に圧入 合させることにより、固定部材および検出部材をセンサ基板に固定したもので、この構成によれば、下側ワッシャ全体が上側ワッシャとの圧入に関与することになるとともに、上側ワッシャにおける挿入部の厚みを大きくすることできるため、固定部材および検出部材の強度が向上するという作用効果が得られるものである。

[0015]

本発明の請求項5に記載の発明は、特に、固定部材と検出部材における下側ワッシャに挿入部を設けるとともに、固定部材と検出部材における上側ワッシャに孔を設け、前記下側ワッシャにおける挿入部を上側ワッシャの孔に圧入 合させることにより、固定部材および検出部材をセンサ基板に固定したもので、この構成によれば、上側ワッシャ全体が下側ワッシャとの圧入に関与することになるとともに、下側ワッシャにおける挿入部の厚みを大きくすることができるため、固定部材および検出部材の強度が向上するという作用効果が得られるものである。

[0016]

【発明の実施の形態】

(実施の形態1)

以下、実施の形態1を用いて、本発明の特に請求項1~3に記載の発明について説明する

[0017]

図1は本発明の実施の形態1における歪センサの上面図、図2は同歪センサの側断面図、図8は同歪センサにおける第1の固定部材をセンサ基板に固着する前の状態を示す分解斜視図、図4は同歪センサにおけるセンサ基板の上面図である。

[0018]

図1~図4において、11はセンサ基板で、このセンサ基板11は、図2に示すように、一端部側に上面から下面にわたって第一の固定孔12を設け、かつ略中央に上面から下面にわたって検出孔14を設けている。また、センの間の略中央に位置して上面から下面にわたって検出孔14を設けている。また、セン基板11の他端部側には電源電極15を設けており、この電源電極15は第1の企業の企業の企業を11の他端を15は第1の出力電極15により電気的に接続し、かつ前記第1の歪検出素子17の他端は第1の出力電極19に電気的に接続している。そしてまた、前記第2の歪検出素子17の他端は第2の出力電極20に電気的に接続するとともに、第3の歪検出素子21の一端に電気的に接続し、さらにこの第3の歪検出素子21の他端はGND電極22に電気的に接続している。【0019】

また、センサ基板11の上面には第4の歪検出素子28を設けており、この第4の歪検出素子28は一端を第1の歪検出素子16の他端および第1の出力電極19に電気的に接続している。そして、前記した第1の歪検出素子16、第2の歪検出素子17、第3の歪検出素子21、第4の歪検出素子28、電電 15、第1の出力電極19、第2の出力電極20、GND電極22および回路パターン18によりプリップ回路を構成している。そしてまた、センサ基板11の他端部側には「C24を設けており、この「C24は、第1の出力電極19および第2の出力電 1 C24を設けており、この「C24は、第1の出力電極19および第2の出力電極20の電圧の差動電圧を増幅し、センサ基板11の他端部側に設けたコネクタ25より外部に出力するものである。

10

20

30

40

30

50

[0020]

すらに、センサ基板11の他端部側の上面には外部電源電極26を設けており、この外部電源電極26は電源電極15に電気的に接続している。また、センサ基板11の上面には外部GND電極27を設けており、この外部GND電極27はGND電極22に電気的に接続している。

[0021]

28は第1の固定部材で、この第1の固定部材28は、図8に示すように、センサ基板1 1の上面に当接する金属製の第1の上側ワッシャ29と、センサ基板11の下面に当接す る金属製の第1の下側ワッシャ30とにより構成されている。そして、第1の固定部材2 8における第1の上側ワッシャ29は、センサ基板11の上面と当接する円形形状の当接 部31と、センサ基板11における第1の固定孔12に挿入される挿入部32を備えてい る。また第1の固定部材28における第1の下側ワッシャ30も、上記第1の上側ワッシ ャ29と同様、センサ基板11の下面と当接する円形形状の当接部88と、センサ基板1 1における繁1の固定孔12に挿入される挿入部34を構えているもので、前記第1の上 側ワッシャ29における挿入部32の外周部を第1の下側ワッシャ30における挿入部3 4の内周部に圧入することにより、第1の固定部材28をセンサ基板11に固定している .この場合、前記第1の下側ワッシャ80における挿入部84は、センサ基板11におけ る第1の固定孔12に、第1の固定孔12との間に間隙を設けた状態で挿入されるもので 、この状態で、前記第1の上側ワッシャ29における挿入部32の外周部を第1の下側ワ y シャ 3 0 における挿入部 3 4 の内 周部に圧入すると、センサ基板11に内部 応力が加わ らない状態で、センサ基板11は、第1の固定部材28を構成する第1の上側ワッシャ2 9 と第1の下側ワッシャ30とにより挟持されるものである。 このような構造とすること により、センサ基板11に内部応力が加わらない状態で、第1の固定部材28をセンサ基 板11に固定することができるとともに、第1の固定部材28がセンサ基板11から外れ ることもなくなるという効果を有するものである.

[0022]

35は第2の固定部材で、この第2の固定部材35も、上記第1の固定部材28と同様に、金属製の第2の上側ワッシャ86と、金属製の第2の下側ワッシャ37とにより構成されている。38は検出部材で、この検出部材38は、金属製の検出部上側ワッシャ39と、金属製の検出部下側ワッシャ40とにより構成されている。

[0023]

上記本発明の実施の形態1においては、検出部材38におけるセンサ基板11と当接する端部38cに外力を作用させるとともに、第1の固定部材28におけるセンサ基板11と 当接する端部28cおよび第2の固定部材35におけるセンサ基板11と当接する端部35cには反力を作用させるようにしている。

[0024]

以上のように構成された本発明の実施の形態1 における歪センサについて、次にその組立方法を説明する。

[0025]

まず、予め準備した金属のペース基材(図示せず)に、第1の固定孔12、第2の固定孔 4013、検出孔14をプレス加工により形成する。

[0028]

次に、ペース基材(図示せず)の上面にガラスペースト(図示せず)を印刷した後、約850で約45分間焼成し、センサ基板11を形成する。

[0027]

次に、センサ基板11の上面に位置してメタルグレーズ系のカーボンのペーストを印刷し、約850℃で約45分間焼成し、センサ基板11の上面に第1の歪検出素子16、第2の歪検出素子17、第3の歪検出素子21および第4の歪検出素子23を形成する。

[0028]

次に、電源電極15、第1の出力電極19、第2の出力電極20、GND電極22および

回路パターン18を設ける位置に、銀のペーストを印刷し、約850℃で約45分間焼成し、電源電極15、第1の出力電極19、第2の出力電極20、GND電極22および回路パターン18を形成する。

[0029]

次に、センサ基板11の上面にIC24を実装する。

[0080]

次に、センサ基板11における第1の固定孔12の下側から第1の下側ワッシャ80における挿入部34を挿入した後、第1の固定孔12の上側から第1の上側ワッシャ29における挿入部32を挿入する。そして、第1の下側ワッシャ80における当接部33の上面をセンサ基板11の下面に当接させるとともに、第1の上側ワッシャ29における当接部31の下面をセンサ基板11の上面に当接させる際に、第1の上側ワッシャ29における挿入部32の外周部を、第1の下側ワッシャ30における挿入部34の内周部に圧入することにより、第1の固定部材28をセンサ基板11に固定する。

このように、第1の上側ワッシャ29と第1の下側ワッシャ30でセンサ基板11を挟持することにより、第1の固定部材28をセンサ基板11に固定した場合、第1の上側ワッシャ29と第1の下側ワッシャ30でセンサ基板11を挟持することにより発生するセンサ基板11を挟持することにより発生するセンサ基板11にあける第1の固定孔12の周辺に じりによる内部 応力が発生することはなくなり、これにより、第1の固定孔12の近傍に位置する内部・応力が発生することはなくなり、これにより、第1の固定孔12の近傍に位置するという。

[0032]

次に、第1の固定部材28と同様に、第2の上側ワッシャ36と第2の下側ワッシャ87とにより構成される第2の固定部材35をセンサ基板11における第2の固定孔18の近傍に位置して固定する。

[0033]

最後に、検出部上側ワッシャ39と検出部下側ワッシャ40とにより構成される検出部材38をセンサ基板11における検出孔14の近傍に位置して固定する。

[0034]

以上のように構成し、かつ製造された本発明の実施の形態 1 における歪センサについて、次にその動作を図面を参照しながら説明する。

[0035]

図5は本発明の実施の形態1における歪センサが動作する状態を示す側断面図である。

[0036]

[0037]

ここで、 第1の固定部材 2 8 に加わる 反力は 第1の固定部材 2 8 を 周方向に回転させるペクトル を含んでいる ため、 第1の固定部材 2 8 が回転 することが考えられるが、 本発明の

10

20

30

40

実施の形態1における歪センサにおいては、図8に示すように、第1の固定部材28における第1の上側ワッシャ29にセンサ基板11の上面と当接する当接部31を設けるとともに、第1の下側ワッシャ30にセンサ基板11の下面と当接する当接部33を設け、かってれらの当接部31、33はそれぞれ円形形状に構成しているため、第1の上側ワッシャ30にセンサ基板11の下面で周方向に回転するとともに、第1の下側ワッシャ30がセンサ基板11の下面で周方向に回転したとしても、第1の上側ワッシャ30があるとしても、第1の固定がセンサ基板11におけるの下側ワッシャ30におけるセンサ基板11との当接部の位置がセンサ基板11における長手方向でずれるということはなくなり、これにより、第1の固定部材28の近傍に設けた第3の歪検出素子21に加わる曲げ応力が変動してしまうということはないため、歪センサの出力特性は安定するという効果を有するものである。

10

[0038]

なお、上記本発明の実施の形態1においては、センサ基板11における第1の固定乱12 の下側がら第1の固定部材28を構成する第1の下側ワッシャ30における挿入部34を シャ29における挿入部82を挿入し、そして第1の下側ワッシャ80における当接部8 3の上面をセンサ基板11の下面に当接させるとともに、第1の上側ワッシャ29におけ る当接部81の下面をセンサ基板11の上面に当接させる際に、第1の上側ワッシャ29 における挿入部32の外周部を、第1の下側ワッシャ30における挿入部34の内周部に 圧入することにより、第1の固定部材28をセンサ基板11に固定するようにしていたが 、この実施の形態1とは逆に、センサ基板11における第1の固定乱12の下側から第1 の固定部材28を構成する第1の上側ワッシャ29における挿入部32を挿入した後、第 1の固定孔12の上側から第1の固定部材28を構成する第1の下側ワッシャ30に挿入 部34を挿入し、そして第1の上側ワッシャ29における当接部31の上面をセンサ基板 11の下面に当接させるとともに、第1の下側ワッシャ30における当接部33の下面を センサ基根11の上面に当接させる際に、第1の下側ワッシャ30における挿入部34の 内周部を、第1の上側ワッシャ29における挿入部32の外周部に圧入することにより、 第 1 の 固定部材 2 8 を センサ基板 1 1 に固定するようにした場合でも、上記本発明の実施 の形態1と同様の効果を有するものである。

[0039]

(実施の形態2)

30

以下、実施の形態2を用いて、本発明の特に請求項4および5に記載の発明について説明する。

[0040]

図 6 は本発明の実施の形態 2 における歪センサの側断面図、図7は同歪センサにおける第1の固定部材をセンサ基板に固着する前の状態を示す分解斜視図である。

[0041]

なお、この本発明の実施の形態 2 においては、上記本発明の実施の形態 1 の構成と同様の構成を有するものについては、同一符号を付しており、その説明は省略する。

[0042]

40

図6、図7において、本発明の実施の形態2における歪センサは、第1の固定部材41を、図7に示すように、センサ基板11の上面に当接する金属製の第1の上側ワッシャ29と、センサ基板11の下面に当接する金属製の第1の上側ワッシャ42とにより構成している。そして、第1の上側ワッシャ29はセンサ基板11の上面と当接する円形形状の当接部31と、センサ基板11における第1の固定孔12に挿入される挿入部32を備えている。また、第1の下側ワッシャ42は上面がセンサ基板11の下面と当接するとを備えて、上面から下面にわたって孔43を設けており、そしてこの孔43に第1の上側ワッシャ29により、第1の上側ワッシャ29により、第1の上側ワッシャ29により、第1の固定部材41をセンサ基板11に固定している。また、この第1の固定部材41をロンサ基板11に固定している。また、この第1の固定部材41をロンサ基板11に固定している。また、この第1の固定部材41をロンサ基板11に同様に、第2の固定部材44を、金属製の第1の上側ワッシャ46とにより構成されている。すらに、検出部

材 4 6 も、金属製の検出部上側ワッシャ 3 9 と、金属製の検出部下側ワッシャ 4 7 とにより構成されている。

[0048]

上記本発明の実施の形態2においては、第1の固定部材41における第1の上側ワッシャ29に挿入部32を設けるとともに、第1の固定部材41における第1の下側ワッシャ42に孔43を設け、せして第1の上側ワッシャ29における挿入部32を第1の下側ワッシャ42の孔43に圧入 合させることにより、第1の固定部材41をセンサ基板11に固定するようにしているため、第1の下側ワッシャ42の全体が第1の上側ワッシャ29との圧入に関与することになるとともに、第1の上側ワッシャ29における挿入部32の厚みを大きくすることができ、その結果、第1の固定部材41の強度が向上するという効果が得られるものである。

[0044]

なお、上記本発明の実施の形態とにおける歪センサにおいては、第1、第2の固定部材4 1、44および検出部材46における第1、第2の上側ワッシャ29、86および検出部 上側ワッシャ89に挿入部を設けるとともに、第1、第2の固定部材41、44および検 出部材46における第1、第2の下側ワッシャ42、45および検出部下側ワッシャ47 に孔を設け、前記第1、第2の上側ワッシャ29、36および検出部上側ワッシャ39に おける挿入部を、第1、第2の下側ワッシャ42、45および検出部下側ワッシャ47に おける孔に圧入 合させることにより、第1、第2の固定部材41、44および検出部材 46をセンサ基板11に固定する構成としていたが、これとは逆に、第1、第2の固定部 材41、44および検出部材46における第1、第2の下側ワッシャ42、45および検 出部下側ワッシャ47に挿入部を設けるとともに、第1、第2の固定部材41,44およ ひ検出部材46における第1、第2の上側ワッシャ29、36および検出部上側ワッシャ 89に孔を設け、前記第1、第2の下側ワッシャ42、45および検出部下側ワッシャ4 7における挿入部を、第1、第2の上側ワッシャ29.36および検出部上側ワッシャ3 9 における孔に圧入 合させることにより、第1、第2の固定部材41、44および検出 部材46をセンサ基板11に固定する構成にした場合でも、上記本発明の実施の形態2に おける歪センサと同様の効果を有するものである。

[0045]

【発明の効果】

以上のように本発明によれば、固定部材、検出部材をそれぞれ上側ワッシャと下側ワッシャと下側ワッシャと下側ワッシャと下側ワッシャと下側ワッシャと下側ワッシャと下側ワッシャでセンサ基板を挟持することにより発生するセンサ基板の板厚と垂直方向のカにより、では、固定部材および検出部材はセンサ基板に固着されることになり、これにより、センサ基板にあける固定孔および検出孔の周辺に じりによる内部応力が発生することはなくなり、その結果、出力信号の安定した歪センサを提供することができるという優れた効果を有するものである。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の実施の形態1における歪センサの上面図
- 【図2】同歪センサの側断面図
- 【図3】同歪センサにおける第1の固定部材をセンサ基板に固着する前の状態を示す分解 斜視図
- 【図4】同歪センサにおけるセンサ基板の上面図
- 【図5】同歪センサが動作する状態を示す側断面図
- 【図6】本発明の実施の形態とにおける歪センサの側断面図
- 【図7】 同歪センサにおける第1の固定部材をセンサ基板に固着する前の状態を示す分解 斜視図
- 【図8】従来の歪センサの斜視図
- 【図9】従来の歪センサを被検出部材に固着した状態を示す側断面図

50

40

10

20

【符号の説明】 センサ基板 第1の固定孔 第2の固定孔 検出孔 第1の歪検出素子 16 第2の歪検出素子 第3の歪検出案子 第4の歪検出素子 2 3 第1の固定部材 2 8 第1の上側ワッシャ 2 9 第1の下側ワッシャ 3 0

3 1 当接部

3 2 挿入部

33 当接部

34 挿入部

35 第2の固定部材

36 第2の上側ワッシャ

37 第2の下側ワッシャ

38 検出部材

39 検出部上側ワッシャ

40 検出部下側ワッシャ

41 第1の固定部材

42 第1の下側ワッシャ

43 H

44 第2の固定部材

45 第2の下側ワッシャ

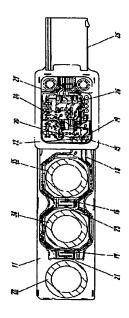
46 検出部材

47 検出部下側ワッシャ

10

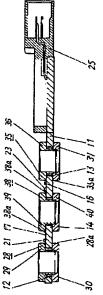
[図1]

73 第4の監検出来で 28 第1の固定的状 35 第2の固定的状 78 様比記析 でした場板 第1の位後出来子 第2の阻後出来子 1 第3の面後出来子 11 12 12



[22]

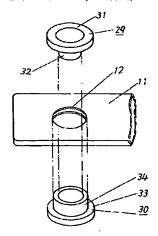
36 表 2の上側ワッシャ 37 発 2の下側ワッシャ 38 後 148 初 被出部上側フェント は 被出地下部にずい 85 7. 第3の金後に集子 3 23 第4の登後に集子 3 28 第1の固定部行 3 29 第1の上側ワッシッ 4 30 第1の下側ワッシッ 4 30 第2の固定的打 11 センザ基板
 12 第1の四点引
 13 第2の回点記
 14 校出引
 16 第1の型校出来より
 17 第2の金検出来す



[23]

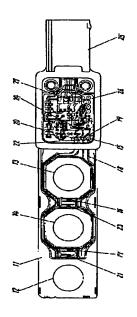
30 第1の下側ワッシャ 31.33 当接部

!! ヒンサ基板 !2 第1の固定孔 29 第1の上側ワッシャ 32,34 挿入部



[24]

17 路20阳發光兼化 21 路30陆袭印款化 23 路40阻滚门帐中 16 第1の亜検出東子 第1の固定孔 第2の固定孔 カンヤ塔板 夜出光 2224



[235]

38 発2の下回ワップ・37 第2の下回フップ・38 後出部村 38 後出部村 98 後出部上回フップ・40 後出部上回フップ・

21 英3の盘後出来子 23 第4の恵後出来子 28 第1の国を野村 29 第1の上側17・2・30 第1の下側17・2・43 第2の国定部村

· 第10分級出票子 第20份被出票子 11 センサ基次 12 第1の国政刊 13 第2の国政刊 14 検出刊 16 第1の登検出業 17 第2の監検出業 *9*€ <u>3</u>€ ٤, 23 38 3

[26]

公 第1の下側ワップ・は 第1の国定部は 仏 第2の下側フッシャ 47、後出館下倒した。 21 等3の現後出集子 42 23 等4の型後出来子 42 29 第1の上向ワッシャ 42 38 第2の上向ワッシャ 43 39 表出部上回ワッシャ 44 61 第1の函定

第1の独校出界子路2の母校出票子 12 第1の固定孔 13 第2の固定孔 秋出光 4 6 E

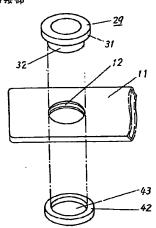
[図7]

11 センサ基項 12 第1の固定孔

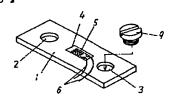
32 挿入部

42 第1の下側ワッシャ 29 第1の上側ワッシャ 43 孔

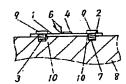
31 当接部



[28]



[29]



フロントページの続き

(72)発明者 小林 康展

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

(72)発明者 松浦 昭

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

F ターム(参考) 2F049 AA13 BA13 CA02

2F063 AA25 BA11 BA29 CA08 CA29 DA02 DA04 DD05 EC02 EC03

EC15